

The 9<sup>th</sup> International Conference on  
Multiscale Materials Modeling

協賛趣意書

The 9th International Conference  
on Multiscale Materials Modeling

議長 渋谷 陽二

議長 尾方 成信

# The 9th International Conference on Multiscale Materials Modeling

謹啓

この度、第9回 International Conference on Multiscale Materials Modeling (MMM2018)を、2018年10月28日（日）～11月2日（金）に大阪府立国際会議場で開催することになりました。

MMMカンファレンスは材料のマルチスケールモデリング分野に関する世界屈指の国際会議です。2002年のイギリスでの第1回を皮切りに、2年毎にヨーロッパ、北アメリカ、アジアで開催され、世界中から参加者約500人が集まります。これまでの8回のMMM会議を通じ、この20年で材料のマルチスケールモデリングは急激に発展し、材料科学や工学分野において重要な役割を担っています。今回のMMM2018会議では、材料理論、数理、モデリング、計算機シミュレーションや設計の全てに関する最先端の研究者が一堂に集まり、これまでのMMMのコンセプトを発展させるだけではなく、我々の生活に直接関係する現実的で複雑なマルチスケール問題(疲労、腐食、クリープ、摩耗や摩擦、化学反応、生体材料やソフトマターの力学、アバランチ、地震、エネルギー変換や貯蔵、合金や微視組織の設計)に対して、材料の力学的・機能的特性の理解と積極的活用、複雑系のモデリング、そして多様な環境下における材料挙動の調査等を通じて議論します。

MMM2018の会場である大阪府立国際会議場（<http://www.gco.co.jp/en/>）は大阪府と大阪のビジネス界との合弁会社として設立されました。京阪中之島駅出口2番から徒歩1分で、大阪の中心に位置しています。会議場にはメインホール、礼拝室、ポスターセッションホール、会議室、主催者控室等があります。

大阪は日本の中心でもあり、また多くの海外都市から、関西空港よりリムジンバスや電車等で簡単にアクセスできます。本カンファレンス参加者はマルチスケールマテリアルモデリングだけでなく、日本の文化も享受できるでしょう。

会議場近くの中之島公園で咲くバラの花と共に、皆様のご参加を歓迎いたします。2018年10月～11月に大阪で科学的かつ文化的なプログラムを享受される事をお祈りします。

謹白

2017年12月

The 9th International Conference on Multiscale Materials Modeling

議長 渋谷 陽二

議長 尾方 成信

事務局長 下川 智嗣

## The 9th International Conference on Multiscale Materials Modeling 開催概要

記

1. 会 期：平成30年10月28日（日）～11月2日（金）
2. 議 長：渋谷 陽二（大阪大学）・尾方 成信（大阪大学）
3. 会 場：大阪府立国際会議場
4. 大会テーマ

「次の20年に向けて、マルチスケールマテリアルモデリングの新しい時代を開く」

5. 大会内容  
プレナリーレクチャー・シンポジウム・ポスターセッションなど
6. 参加者想定数：500名
7. 連絡先

■運営事務局・企業協賛関係担当

The 9th International Conference on Multiscale Materials Modeling

協賛企業デスク

株式会社日本旅行 西日本 MICE 営業部内

〒530-0001

大阪市北区梅田 1-11-4 大阪駅前第4ビル 5階

FAX: 06-6342-0232

E-mail: mmm\_2018@nta.co.jp

## 企業展示

1. 別紙申込書に小間種別・希望小間数・出展内容などをご記入のうえ、FAX もしくはメールにて企業協賛関係担当（日本旅行）へお送り下さい。
2. 採否ならびに小間割は主催者にて最終決定いたします。なお特定の内容を優先して採用する場合もございます。
3. 受付締め切り：平成 30 年 5 月末日

■展示時間	平成 30 年 10 月 29 日（月）	12:00～17:00（予定）
	平成 30 年 10 月 30 日（火）～ 平成 30 年 11 月 1 日（木）	9:00～17:00（予定）
	平成 30 年 11 月 2 日（金）	9:00～12:00（予定）

- 場所 大阪府立国際会議場  
\*場所が変動することもございます。

### ■小間種別・内容・出展費用

#### A: 企業展示（基礎小間利用）

1 小間（間口 1800 mm × 奥行 1200 mm × 高さ 2100 mm） 100,000 円（税込）

※ 基礎小間製作費用（バックパネル・展示机・社名版・蛍光灯 1 灯 40 W）は含まれております。

※ 展示机は長さ 1800 mm × 奥行 900 mm × 高さ 700 mm、白布付です。

※ 電気配線工事・追加備品などは有料（出展企業様負担）となります。

#### B: 書籍展示

1 本（間口 1800 mm × 奥行 900 mm × 高さ 700 mm、白布無し） 32,400 円（税込）

- 搬入・搬出 搬入予定日時：平成 30 年 10 月 29 日（月） 10:30～11:30（予定）  
搬出予定日時：平成 30 年 11 月 2 日（金） 12:00～13:30（予定）

### ■その他ご案内

1. 採否については平成 30 年 6 月末日頃ご連絡申し上げます。
2. 協賛費用につきましては、採用通知後平成 30 年 7 月末日までにお振込をお願いいたします。（口座などは採用企業様にお送りする請求書に記載いたします。）
3. 追加備品など「別途有料追加」となる手配のご希望有無や実施詳細は採用企業様にお送りする「出展案内」にてご案内いたします。  
なお、出展者説明会は行ないません。

## 共催 プログラム集広告掲載

1. 別紙申込書に希望掲載場所などをご記入のうえ、  
FAX もしくはメールにて企業協賛関係担当（日本旅行）へお送り下さい。
2. 採否ならびに掲載場所は主催者にて最終決定いたします。
3. 受付締め切り：平成 30 年 5 月末日

- プログラム抄録集の大きさ： A5 版（予定）
- 発行部数： 500 部
- 発行日： 学会開催 1 ヶ月前（平成 30 年 10 月下旬）に発送の予定です。
- 媒体制作費： 2,500,000 円
- 広告料総額： 2,400,000 円（上記制作費を超えない金額）

### ■広告料・募集口数

#### 【表紙】

表 4（裏表紙・カラー）	210,000 円 × 1 口
表 2（裏表紙裏面・モノクロ）	210,000 円 × 1 口

#### 【本文】

1 頁（モノクロ）	160,000 円 × 6 口
1/2 頁（モノクロ）	110,000 円 × 6 口

#### 【ロゴ】

企業ロゴ	60,000 円 × 6 口
------	----------------

※【表紙】【本文】【ロゴ】の広告料には下記 3 点を含みます。

ホームページ上にバナー掲載

プログラム集に企業ロゴ掲載

ちらしのカンファレンス・バッグ及びインフォメーションデスクへの設置

### ■その他ご案内

1. 採否については平成 30 年 6 月末日頃ご連絡申し上げます。
2. 協賛費用につきましては、採用通知後平成 30 年 7 月末日までにお振込をお願いいたします。  
(口座などは採用企業様にお送りする請求書に記載いたします。)

## スーパー・パッケージ

【スーパー・パッケージ A】（展示+広告パッケージ A） 240,000 円（税込）× 1 口

広告...表紙 表 4 （裏表紙・カラー）

ホームページ上にバナー掲載

プログラム集に企業ロゴ掲載

ちらしのカンファレンス・バッグ及びインフォメーションデスクへの設置

【スーパー・パッケージ B】（展示+広告パッケージ B） 240,000 円（税込）× 1 口

広告...表紙 表 2 （裏表紙裏面・モノクロ）

ホームページ上にバナー掲載

プログラム集に企業ロゴ掲載

ちらしのカンファレンス・バッグ及びインフォメーションデスクへの設置

【スーパー・パッケージ C】（展示+広告パッケージ C） 200,000 円（税込）× 6 口

広告...本文 1 頁 （モノクロ）

ホームページ上にバナー掲載

プログラム集に企業ロゴ掲載

ちらしのカンファレンス・バッグ及びインフォメーションデスクへの設置

【スーパー・パッケージ D】（展示+広告パッケージ D） 160,000 円（税込）× 6 口

広告...本文 1/2 頁 （モノクロ）

ホームページ上にバナー掲載

プログラム集に企業ロゴ掲載

ちらしのカンファレンス・バッグ及びインフォメーションデスクへの設置

【スーパー・パッケージ E】（展示+広告パッケージ E） 130,000 円（税込）× 6 口

ホームページ上にバナー掲載

プログラム集に企業ロゴ掲載

ちらしのカンファレンス・バッグ及びインフォメーションデスクへの設置

# The 9th International Conference on Multiscale Materials Modeling

## 企業展示協賛申込書

### ■企業協賛関係担当

The 9th International Conference on Multiscale Materials Modeling

協賛企業デスク

株式会社日本旅行 西日本 MICE 営業部内

Fax: 06-6342-0232

E-mail: mmm\_2018@nta.co.jp

1. 希望小間種別をお選び下さい。(いずれかに○をつけて下さい)

A. 企業展示 (基礎小間利用)

B. 書籍展示

2. 希望小間数のご記入をお願いいたします。

企業展示：希望小間数 ( ) 小間      書籍展示：希望卓数 ( ) 卓

3. 出展内容について、ご記入をお願いします。

(商品名、製品名等)： \_\_\_\_\_

出展の概要： \_\_\_\_\_

4. 御社名・ご連絡先などご記入をお願いいたします。

会社名 団体名	フリガナ	
	印	
住所	〒	
実務 担当者	氏名	役職
	所属部署	
	TEL	FAX
	E-mail	

# The 9th International Conference on Multiscale Materials Modeling

## プログラム抄録集広告掲載 協賛申込書

### ■企業協賛関係担当

The 9th International Conference on Multiscale Materials Modeling

協賛企業デスク

株式会社日本旅行 西日本 MICE 営業部内

Fax: 06-6342-0232

E-mail: mmm\_2018@nta.co.jp

### 1. 掲載場所の希望をご記入下さい（□にレを記入願います）

表4      表2      本文1頁      本文1/2頁      ロゴ

### 2. 御社名・ご連絡先などご記入をお願いいたします。

会社名 団体名	フリガナ	
	印	
住所	〒	
実務 担当者	氏名	役職
	所属部署	
	TEL	FAX
	E-mail	



# The 9th International Conference on Multiscale Materials Modeling

## スーパー・パッケージ申込書

### ■企業協賛関係担当

The 9th International Conference on Multiscale Materials Modeling

協賛企業デスク

株式会社日本旅行 西日本 MICE 営業部内

Fax: 06-6342-0232

E-mail: mmm\_2018@nta.co.jp

### 1. 希望内容をお選び下さい。(□にレを記入願います)

スーパー・パッケージ A

スーパー・パッケージ B

スーパー・パッケージ C

スーパー・パッケージ D

スーパー・パッケージ E

### 2. 出展内容について、ご記入をお願いします。

(商品名、製品名等) : \_\_\_\_\_

出展の概要 : \_\_\_\_\_

### 3. 御社名・ご連絡先などご記入をお願いいたします。

会社名 団体名	フリガナ	
	印	
住所	〒	
実務 担当者	氏名	役職
	所属部署	
	TEL	FAX
	E-mail	